Visualisation de la fiche d'un système publié

Système FNP

Numéro FNP : 1105

Indice : S003

Date de dernière publication : 2024/08/28

Etat : PUBLIÉ

Société fournisseur : PPG

Epaisseur totale : 100 µm

Commentaire public FR : 01/08/2023 : Première publication du système. Le produit bi-composants "CENTRIFUGON EAP NF" est renommé "CENTRIFUGON EAP EVO" après reformulation de solvant de leurs bases (les durcisseurs n'ont pas été reformulés mais l'appellation commerciale est aussi changée pour éviter toute confusion). La fiche de position DI/TEGG réf. D309522042688 [A] participe au maintien de la qualification de tous les systèmes FNP concernés. Le système FNP1105 vient succéder au catalogue FNP au système FNP1061, sur les mêmes codifications avec les produits de la gamme "EVO".

Type d'éqpt. : PARC NUCLEAIRE

Fiche technique : FNP 1105 FT FR Ind B avril 2023.pdf

Liste des codifications actives

Série	Groupe
PIA/EIA PIB/EIB	155
PIA/EIA PIB/EIB	152
PIA/EIA PIB/EIB	154

Liste des couches

Num. couche	Nom du produit	Epaisseur	Nature liant	Type phase	Pourcentage solvant
1	CENTRIFUGON EAP EVO	102 g/m²	Epoxy phénolique polyamide	SV	30,5
2	CENTRIFUGON EAP EVO	50 µm	Epoxy phénolique polyamide	SV	30,5
3	-=-=-=-=-=-=-=-=-=-				
4	DILUANT N° 1 BIS				